

# GC-PDD による不安定ガス成分の定量分析

Quantitative analysis of unstable gas components using GC-PDD

東海林 征*	浜野 美咲*	長谷川 美紀子**	張 云超***
TOUKAIRIN Susumu	HAMANO Misaki	HASEGAWA Mikiko	ZHANG Yunchao

# 1. はじめに

当社では産業ガスの品質保証の一環として、ガス クロマトグラフによる製品ガス中の各種ガス状不純 物成分の分析を行っている。ガスクロマトグラフは, ガス中成分を分離するカラムと各成分を検出する検 出器の適切な選択により,多様な測定対象ガスおよ び不純物成分に対応できる。ここでは、多様な不純 物成分を ppb オーダーで分析できるガスクロマトグ ラフーパルス放電型検出器(以降, GC-PDD)に関し て,分析可能な不純物成分種を拡大するための取組 みについて紹介する。

当社では従来,GC-PDD を用いて酸素などのエア 成分、炭化水素などを分析してきた。しかしながら 近年、品質保証に対するユーザー要求が多様化して おり、その要求項目として不安定な成分の保証が求 められる機会が増えている。GC-PDD での定量分析 には標準ガスを用いて作成した検量線が必要不可欠 であり,標準ガス製造が難しい不安定成分の分析は これまで困難であった。このような背景から、安定 な代替ガス成分(以降,安定標準成分)を用いて検 量線を作成することで、GC-PDD による不安定ガス 成分の定量分析方法を開発したので報告する。

# 2. GC-PDD について

### 2-1 GC-PDD の原理

GC-PDD は、複数成分を時間分離させるクロマト グラム部と各成分の強度を計測する検出部から構成 される。検出器はパルス放電型検出を原理とし、一 般的に放電ガスとしてヘリウム(He)ガスを使う。 検出器の放電部位に導入された He ガスはパルス放 電によって励起されて He2\*になり, 基底状態の He に戻る際に波長 70~90nm の発光を生じる。この際 に放出される光子エネルギーは1301~1701kJ/molで ある。GC-PDD では、この光子エネルギーより小さ

\*\* 技術開発ユニット つくば開発センター エレクトロニクス開発部 評価技術開発課 \*\*\*\* 技術開発ユニット つくば開発センター 分析技術部 受託分析課
-1-1-

いイオン化エネルギーを持つガス状不純物成分がイ オン化され、イオン化により生じた電子をバイアス 電極により捕集電極へ集め、この電流を電子増倍管 にて増幅して計測・演算することで、イオン化され たガス状不純物成分量を検出する(図 1,2)。すなわち, GC-PDD では測定対象成分の濃度が、He の発光で得 られた光エネルギーと分析対象成分のイオン化エネ ルギーとの差(以降, ΔIE)に基づく強度として検 出される。



図1. パルス放電を利用した光子エネルギー発生原 理



図 2. He の光エネルギーと各種ガス成分のイオン化 エネルギー1)

#### 2-2 GC-PDD を用いた分析例

1 章に記載の通り、当社では標準ガスを用いて検 量線を作成することで、GC-PDD による製品ガス中 ガス状不純物成分の定量分析を行っている。一例と して、メタン(CH4)の検量線を図3に示す。横軸は GC-PDD に導入したガス中 CH4の濃度であり、縦軸 は GC-PDD で検出された電気信号の積分値(以降,

技術開発ユニット つくば開発センター 分析技術部 分析開発課

ピーク面積) である。検量線が2次関数になってお り,標準ガス中CH4濃度の精度が非常に重要である ことがわかる。CH4を始めとしたエタン(C2H6),プ ロパン(C3H8),ベンゼン(C6H6),トルエン(C6H5-CH3),スチレン(C6H5-CHCH2)といった炭化水素は, 定常状態で安定であるため,標準ガスの製造,すな わち検量線の作成を適切に行え,高精度で分析する ことが可能である。

2-1 節にて $\Delta$ IE が成分によって異なることを述べ たが、ピーク面積も成分によって異なる。図4は、 前記 6 成分を 100ppm 含んだ標準ガス (ベースガス は He) を GC-PDD で分析した際に得られたピーク 面積と $\Delta$ IE との関係を示す。分子量が大きいほど ピーク面積も $\Delta$ IE も大きな値を示すこと、ピーク面 積と $\Delta$ IE に高い相関関係にあることがわかる。





図 3. CH4の濃度とピーク面積の検量線

# 3. GC-PDD を用いた不安定ガス成分分析

近年,分析依頼を受ける不安定成分の1つとして, テトラフルオロエチレン(C2F4)が挙げられる。C2F4 は、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) の合成原 料であると共に、PTFE にレーザー光を照射すると C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>が発生することが知られている<sup>2)</sup>。また、パー フルオロカーボンの一つであるオクタフルオロシク ロブタン (C<sub>4</sub>F<sub>8</sub>) は温室効果ガスとして知られる安 定ガス成分であるが、高いエネルギーを印加すると C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>へ分解することが知られている<sup>3)</sup>。

#### 3-1 不安定ガス成分のイオン化エネルギー推算

C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>のイオン化エネルギーは 978±6.8kJ/mol<sup>4)</sup>(Δ IE=729±6.8kJ) であることが知られており,ばらつ きを含んでいる。これは不安定であるがゆえに,標 準ガスの準備が難しいだけでなく,イオン化エネル ギーの評価実験におけるばらつき抑制が難しいため である。そこで,シミュレーションにより不安定ガ ス成分のイオン化エネルギーを算出することを試み た。

具体的には、密度汎関数法として「B3LYP」、基底 関数として「cc-pVDZ」を用いた量子力学計算法に よって算出した。安定標準成分および不安定ガス成 分のイオン化エネルギーは、基底状態構造のエンタ ルピー(電荷が0の場合のエンタルピー)と、正電 荷構造のエンタルピー(電荷を+1とした場合のエン タルピー)とを算出し、正電荷構造のエンタルピー から基底状態構造のエンタルピーを差し引くことで 算出した。

はじめに, He の光子エネルギーは 1701kJ/mol と 計算された。次に, 2-2 節で言及した 6 つの安定標準 成分の  $\Delta$  IE を計算した。この結果,図 5 に示す通り, 文献値と計算値の  $\Delta$  IE には高い相関性が得られ,こ のシミュレーションによるイオン化エネルギー推定 の妥当性が確認できた。また,本シミュレーション にて C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>の  $\Delta$  IE を計算したところ 784kJ/mol となっ た。C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>の文献値の  $\Delta$  IE より,安定標準成分候補の 検量線に近く,かつ C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> に近い箇所にプロットされ ることが分かった。

以上の通り,本シミュレーションを用いることで 文献値が無い不安定成分のΔIE を推定できること が示唆された。

図 4. 安定標準成分の ∆ IE と GC-PDD で測定した 時の 1ppm あたりのピーク面積の関係



図 5. 安定標準成分及び C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>のイオン化エネル ギーの文献値と計算値の関係

## 3-2 安定標準成分を用いた C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>の検量線の作成

3-1 節に記載した通り,シミュレーションにて計算 した  $C_2F_4$ の $\Delta$ IE は  $C_6H_6$ に近い。このことから、 $C_6H_6$ の $\Delta$ IE 計算値(839kJ/mol)の濃度とピーク面積の検 量線を作成し、そのピーク面積を両成分の $\Delta$ IE の比 で補正することで  $C_2F_4$ の検量線を作成した(図 6)。



図 6. C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>標準ガスを用いて作成した C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>の検量 線

## 4. おわりに

GC-PDD による分析可能成分の拡大を目的に,標準ガスの製造が困難な不安定ガス成分の検量線作成 方法(下記3ステップ)を提案した。

1. 量子化学計算法にて,不安定ガス成分および安定 標準成分のΔIEを算出

2. 安定標準成分の標準ガスを用いて,安定標準成分の検量線を作成

3. 両成分の∆IEの比率で補正することで,不安定ガ ス成分の検量線を作成 ここでは、PTFE および C4F8 から分解発生する C2F4を不安定ガス成分、C6H6などの炭化水素ガスを 安定標準成分として、ΔIE 算出方法およびその妥当 性、並びに検量線作成方法を説明した。また、本技 術は C2F4 以外にも応用展開が可能であると判断し た。

今後,本技術で作成する検量線の精度および適用 可能なガス成分に関する検証に取り組む予定である。

参考文献

- 日本化学会編.化学便覧基礎編Ⅱ改訂 4 版.丸善株式会 社,1993, P621-623.
- 2)堀勝,高橋 俊次.新規エッチングガスを用いた半導体 微細加工プロセス.化学工学.2006,57(3), P223-226.
- 3) Marcos J. Barela.; Harold M. Anderson.; Gottlieb S. Oehrlein. Role of C2F4, CF2, and ions in C4F8/Ar plasma discharges under active oxide etch conditions in an inductively coupled GEC cell reactor. J. Vac. Sci. Technol. A. 2005 23(3), P408-416
- NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69.

https://webbook.nist.gov/cgi/inchi?ID=C116143&Mask=20# Ion-Energetics, (参照 2025-01-20)